



2023年11月13日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎
(スタンダード・コード3374)
問合せ先 常務取締役 佐々木 政彦
電 話 03-5433-1123 (代表)

第2四半期（累計）連結業績予想値と実績値との 差異に関するお知らせ

2023年5月12日に公表しました2024年3月期（2023年4月1日～2024年3月31日）第2四半期累計期間の連結業績予想値と、本日公表の2024年3月期第2四半期決算の実績値に差異が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第2四半期（累計）連結業績予想値と実績値との差異

2024年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想値と実績値との差異
(2023年4月1日～2023年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想 (A) (2023年5月12日発表)	百万円 18,700	百万円 145	百万円 130	百万円 62	円 銭 17.75
今回実績 (B)	20,478	521	507	324	92.84
増減額 (B-A)	1,778	376	377	262	—
増減率 (%)	9.5	259.7	290.5	423.3	—
(ご参考)前期第2四半期実績 (2023年3月期第2四半期)	23,243	1,378	1,374	918	263.24

2. 差異の理由

当社グループが参画しております半導体・半導体製造装置市場におきましては、生成AIや5G等の情報通信技術の発展に伴うデータセンター拡張等を背景に、中長期的には力強い成長が見込まれるとともに、各国の政府支援を背景とした半導体関連工場の新設計画が進んでおります。一方で、短期的にはスマートフォンやPC等の需要減少に伴い、メモリーを中心とした一時的な在庫調整や設備投資の先送りの動きが見られました。また、FPD製造装置市場におきましては、コロナ禍による特需が一巡したこと等から、厳しい状況が継続しました。

このような環境のもと、当社グループは新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更され、お客様との直接面談が可能となったことにより、積極的な営業活動を進めてまいりました。また、今後の更なる半導体市場の成長に備え、高真空/制御技術に対応する開発力を強化すべく、江刺開発センター（岩手県）及び厚木開発センター（神奈川県）を開設し、技術者の増員も進めてまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高204億78百万円、営業利益5億21百万円、経常利益5億7百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益3億24百万円となり、「売上高」、「営業利益」、「経常利益」及び「親会社株主に帰属する四半期純利益」の実績値は予想値を上回りました。

以上